# BEST AVAILABLE COPY

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-244258

(43)Date of publication of application: 01.09.1992

(51)Int.Cl.

B05C 5/00 H05K 3/34

(21)Application number: 03-012909

(22)Date of filing:

09.01.1991

(71)Applicant : FUJI MACH MFG CO LTD

(72)Inventor: ASAI KOUICHI

OE KUNIO

**WATSUKI TAKAMOTO** 

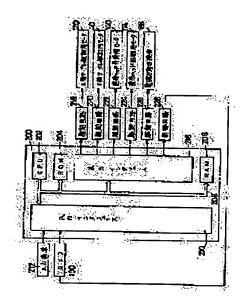
TERUI SEIICHI

# (54) HIGHLY VISCOUS FLUID APPLYING APPARATUS

## (57)Abstract:

PURPOSE: To improve the application precision by detecting the positional shift from a regular position of a spraying tube of a highly viscous fluid applying apparatus.

CONSTITUTION: After a spraying tube is moved to a stand for trial spraying and an adhesive is applied at regular intervals five times, the applied adhesive is photographed with a camera. Since the camera is so adjusted as to move its photographing center to a set position precisely, the shift of the spraying tube is defined as the shift between the average of the five centers of the adhesive and the photographing center, and it is computed. At the time of application, the removal degree of a printed substrate and the spraying tube is corrected by the positional shift, so that the adhesive is applied precisely. In the case that a syringe has two spraying tubes, it is rotated and adhesives are applied at two positions and the horizontal positional error and the rotation angle errors are computed based on the images of these two kinds of the adhesives.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

#### (11)特許出顧公開番号

# 特開平4-244258

(43)公開日 平成4年(1992)9月1日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

B 0 5 C 5/00 H 0 5 K 3/34 101

9045-4D H 9154-4E FΙ

技術表示箇所

## 審査請求 未請求 請求項の数1(全 11 頁)

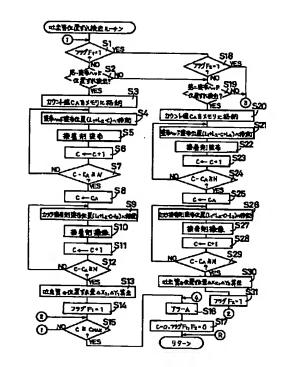
(21)出願番号	特願平3-12909	(71)出願人	000237271
(22)出願日	平成3年(1991)1月9日		富士機械製造株式会社 愛知県知立市山町茶碓山19番地
		(72)発明者	浅井 鎬一
			愛知県知立市山町茶碓山19番地 富士機械 製造株式会社内
		(72)発明者	大江 邦夫
			愛知県知立市山町茶碓山19番地 富士機械
			製造株式会社内
		(72)発明者	岩月 隆始
			愛知県知立市山町茶碓山19番地 富士機械
			製造株式会社内
		(74)代理人	弁理士 神戸 典和 (外2名)
			最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 高粘性流体塗布装置

#### (57)【要約】

【目的】 高粘性流体塗布装置における吐出管の正規位 置からの位置ずれを検出し、塗布精度を向上させる。

【構成】 吐出管を試し打ち台上に移動させ、等間隔に 5回接着剤を塗布させた (S1~S7) 後、塗布された接着剤をカメラにより撮像する (S8~S12)。カメラはその撮像中心が精度良く設定位置へ移動するように調整されており、撮像中心と5個の接着剤の中心の平均とのずれが吐出管のずれ量であり、S13において算出する。塗布時にはプリント基板および吐出管の移動量を位置ずれ量分補正して接着剤を精度良く塗布する。吐出管を2本有するシリンジは回転させて2位置で接着剤を塗布させ、それら2種類の接着剤の像に基づいて吐出管の水平位置誤差ならびに回転角度誤差を求める。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 高粘性流体を収容するシリンジに取り付 けられた吐出管から対象物に高粘性流体をスポット状に **塗布する塗布装置と、前記吐出管または吐出管から吐出** されたスポット状の高粘性流体を撮像する撮像装置と、 その撮像装置により撮像された前配吐出管またはスポッ ト状の高粘性流体の像に基づいて前記吐出管の正規位置 からの位置ずれを検出する位置ずれ検出手段と、その位 置ずれ検出手段により検出された位置ずれ分、前記吐出 管と対象物との相対位置を補正する補正手段とを含むこ とを特徴とする高粘性流体整布装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、接着剤、クリーム状半 田等の高粘性流体をプリント基板等の対象物に塗布する 装置に関するものであり、特に、高粘性流体を吐出する 吐出管の位置ずれの検出、補正に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】高粘性流体塗布装置には、高粘性流体を 収容するシリンジに取り付けられた吐出管から対象物に 20 高粘性流体をスポット状に塗布する装置がある。特開平 1-56565号公報に記載の高粘性流体塗布装置はそ の一例である。高粘性流体を塗布する場合、精度良く塗 布位置に塗布されることが望ましく、特に、プリント基 板に電子部品を仮止めするために接着剤を塗布する場合 のように、接着物が小さく、接着間隔が短い場合には高 い塗布精度が必要となる。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、吐出管やシリ ンジの製作誤差や取付誤差等により、高粘性流体の実際 30 の塗布位置が正規の塗布位置からずれ、所望の塗布精度 が得られないことがある。特に、吐出管はホルダに固定 され、ホルダを介してシリンジに取り付けられるのが普 通であるが、細くかつ長いものであるため、ホルダに傾 きなく高い同心度で固定することが困難であり、吐出管 のホルダへの固定誤差によって塗布位置精度が悪くなる ことが多い。高い塗布精度を要する場合には、吐出管を ホルダに固定した後、全数検査によって固定精度の高い 製品を選択して使用せざるを得ず、歩留まりが悪くなっ てコスト高の原因となっていた。

【0004】本発明は、吐出管の正規位置からの位置ず れを検出し、補正することができる高粘性流体塗布装置 を提供することを課題として為されたものである。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】本発明の高粘性流体塗布 装置は、上記の課題を解決するために、前記 (a) 高粘 性流体を収容するシリンジに取り付けられた吐出管から 対象物に高粘性流体をスポット状に塗布する塗布装置 と、(b)吐出管または吐出管から吐出されたスポット

装置により撮像された吐出管またはスポット状の高粘性 流体の像に基づいて吐出管の正規位置からの位置ずれを 検出する位置ずれ検出手段と、(d)その位置ずれ検出 手段により検出された位置ずれ分、吐出管と対象物との 相対位置を補正する補正手段とを含むように構成され

2

#### [0006]

る。

【作用】このように構成された高粘性流体塗布装置にお いては、吐出管の正規位置からのずれが位置ずれ検出手 段により検出され、塗布時には、吐出管と塗布対象物と の相対位置が補正手段により補正されるため、吐出管が 精度良く塗布位置に位置決めされる。

#### [0007]

【発明の効果】したがって、本発明の高粘性流体塗布装 置によれば、シリンジや吐出管の製作誤差や取付誤差の 有無にもかかわらず、髙粘性流体を精度良く塗布するこ とができる。また、高い釜布精度が要求される場合でも 吐出管の歩留まりが悪くなることがなく、塗布コストの 上昇を回避することができる。

#### [8000]

【実施例】以下、本発明をプリント基板に接着剤を塗布 する場合を例に取り、図面に基づいて詳細に説明する。

【0009】図3および図4において10は装置本体で ある。装置本体10上には、塗布対象物としてのプリン ト基板12を保持し、水平なY軸方向に移動させるプリ ント基板移動ユニット14と、第一, 第二, 第三の塗布 ヘッド16A、16B、16Cを有し、水平でかつY軸 方向と直交するX軸方向の移動によりプリント基板12 に接着剤を塗布する塗布ユニット18とが設けられてい

【0010】装置本体10上には、X軸方向に設けら れ、プリント基板移動ユニット14にプリント基板12 を搬入する搬入コンペア22と、プリント基板移動装置 14からプリント基板12を搬出する搬出コンペア24 とが設けられている。これら搬入コンベア22および搬 出コンベア24はいずれもベルトコンベアであり、位置 固定に設けられた固定ガイド26と、Y軸方向の位置調 節可能に設けられた可動ガイド28とを有し、プリント 基板12の移動を案内するとともに、プリント基板12 の大きさに合わせて幅が調節されるようになっている。

【0011】プリント基板移動ユニット14は、装置本 体10上に設けられ、Y軸方向に延びる一対のガイドレ ール32を有している。ガイドレール32には、Y軸テ ープル33(図4参照)が摺動可能に載置されている。 Y軸テープル33の上面にはX軸方向に延びる一対の支 持壁34,36が設けられ、それぞれプリント基板12 を搬送するベルト等が設けられている。また、Y軸テー プル33の下面には図示しないナットが固定されるとと もに、Y軸方向に配設されたポールねじ38に螺合され 状の高粘性流体を撮像する撮像装置と、(c)その撮像 50 ており、ポールねじ38がY軸駆動用サーポモータ40

40

3

によって駆動されることによりY軸方向に移動させられ、Y軸テーブル33上のプリント基板12をY軸方向に移動させる。

【0012】上記一対の支持壁34,36のうち、一方 の支持壁34の外側面には、図5および図6に示すよう に接着剤の試し打ち台44が取り付けられている。支持 壁34にはX軸方向に距離を隔てて一対のプラケット4 6が設けられるとともに、それらプラケット46に両端 を支持された軸48により試し打ち台44が回転可能か つ軸方向に移動不能に嵌合されている。試し打ち台44 は断面形状が正方形を成し、一対のプラケット46と対 向する各端面にはそれぞれ、4個の位置決め穴50が設 けられている(図7参照。ただし、同図には2個のみ示 されている)。一対のプラケット46にはそれぞれ、1 本ずつの位置決めピン54がX軸方向に摺動可能に嵌合 されるとともに、スプリング56により試し打ち台44 側に突出する向きに付勢されており、位置決めピン54 が位置決め穴50に嵌入することにより試し打ち台44 の回転が阻止され、4個の試し打ち面58のうちの試し 打ちに使用される一面が上面となる試し打ち位置に位置 20 決めされる。

【0013】位置決めピン54の試し打ち台44とは反対側の端部には係合突部60が設けられており、この係合突部60がプラケット46に設けられた切欠62に嵌合した状態では位置決めピン54が位置決め穴50に嵌入し、試し打ち台44の回転を阻止するが、位置決めピン54をブラケット46内に引き込むと共に回転させ、係合突部60をブラケット46の切欠62に隣接する部分に係合させれば、位置決めピン54の試し打ち台44個への突出が阻止され、試し打ち台44を回転させるこ30とができる。4個の試し打ち面58のうち、所望の面を試し打ち位置に移動させた後、位置決めピン54を係合突部60が切欠62に合致する位相に回転させ、位置決めピン54に加えていた力を解除すれば、位置決めピン54が位置決め穴50に嵌入し、試し打ち台44の回転が阻止される。

【0014】次に、塗布ユニット18について説明する。図3に示すように、前記搬入コンペア22および搬出コンペア24の可動ガイド28の上方には、一対の支柱108により支持された基台110が設けられており、この基台110上には一対のガイドレール112がX軸方向に設けられるとともに、X軸テーブル114はナット116(図9参照)においてボールねじ118に螺合され、ボールねじ118がX軸駆動用サーボモータ120によって駆動されることによりX軸方向に移動させられる。このX軸テーブル114には、塗布ヘッド16A,16B,16Cが搭載されており、それぞれ昇降させられるとともに、その中心線まわりに回転させられるようになっている。これら塗布ヘッド16A,16B,

16 Cの構造, 昇降ならびに回転の構成は、特開平1-56565号公報に記載の高粘性流体整布装置と同じであり、簡単に説明する。また、3個の塗布ヘッド16A, 16B, 16 Cは同じものであり、一つについて説明する。

【0015】X軸テーブル114の前面には、図9に示 すようにプロック124が固定されており、プロック1 24にはガイドレール126が上下方向に設けられると ともに、プラケット128が摺動可能に嵌合されてい る。プラケット128はL字形を成し、その下端部から 水平に延び出させられたアーム部130に塗布ヘッド1 6 Aが取り付けられている。プラケット128の下端部 にはまた、アーム部130とは反対向きに延び出すプレ ート132が固定され、プロック124に上下方向に摺 動可能に嵌合されたロッド134の下端部に摺動可能に **嵌合されるとともに、スプリング136によって下方に** 付勢されている。ロッド134の上端部はギヤハウジン グ138に上下方向に摺動可能に嵌合されており、その 嵌合部分に設けられたラックにはピニオンが噛み合わさ れ、このピニオンと一体的に設けられた扇形歯車が塗布 ヘッド昇降用モータ140によって回転させられること によりロッド134が昇降させられ、塗布ヘッド16A が昇降させられる。

【0016】 塗布ヘッド16Aは、図10に示すよう に、塗布ノズル144とシリンジ146とを有してい る。塗布ノズル144は、筒状のホルダ148の先端に 1本の吐出管150が固定されて成る。ホルダ148は シリンジ146に固定のアダプタ152に相対回転不能 に嵌合されるとともに、ナット154によって固定され ており、吐出管150を交換する場合にはホルダ148 ごと交換される。また、ホルダ148にはストッパ15 6が設けられ、接着剤塗布時にプリント基板12に当接 して吐出管150との間に一定の隙間が確保されるよう になっている。この塗布ヘッド16Aは、プラケット1 28に相対回転可能に支持されている。プラケット12 8には筒状部材160が相対回転可能に嵌合されてお り、筒状部材160のプラケット128からの突出端に は大径歯車162が設けられるとともに係合部材164 が固定されており、塗布ヘッド16Aは、筒状部材16 0に相対回転不能に嵌合されるとともに係合部材164 に軸方向に抜け出し不能に係合させられている。大径歯 車162は小径歯車168 (図8参照) に噛み合わさ れ、小径歯車168が図9に示すベルト170、プーリ 172を介して塗布ヘッド回転用モータ174によって 回転させられることにより、塗布ヘッド16Aが回転さ せられる。1個の塗布ノズル144に吐出管150が2 個設けられる場合があり、その場合に2個の吐出管15 0 の並びの方向が変えられるようになっているのであ

【0017】シリンジ146は有底円筒状を成し、その

50

10

5

関口がキャップ180によって閉塞されるとともに、シリンジ146内の空間は接続金具184,ホース186 (図9参照)によって図示しない圧縮空気供給源に接続されている。ホース186の途中に設けられた電磁方向切換弁188 (図11参照)の切換えにより、シリンジ146は圧縮空気供給源と大気とに択一的に運通させられ、圧縮空気が供給されれば接着剤がホルダ148ならび吐出管150を通って吐出される。

【0018】 塗布ユニット18にはまた、図8に示すように、プリント基板12に設けられた基準マークを読み取るカメラ190が設けられている。接着剤の塗布に先立って基準マークが読み取られ、その読み取り結果に基づいてY軸テーブル33、X軸テーブル114の移動量の修正が行われ、塗布ヘッド16がプリント基板12の接着剤塗布位置上に精度良く移動させられるようになっているのである。

【0019】本塗布装置は、図11に示す制御装置20 0により制御される。制御装置200は、CPU20 2, ROM 2 0 4, RAM 2 0 6 およびそれらを接続す るパス208を有するコンピュータを主体とするもので 20 ある。パス208には入力インタフェース210が接続 され、カメラ190および入力装置212が接続されて いる。パス208にはまた、出力インタフェース216 が接続されており、駆動回路218, 220, 222. 224, 226を介して、X軸テーブル駆動用モータ1 20、Y軸テープル駆動用モータ40、塗布ヘッド昇降 用モータ140,塗布ヘッド回転用モータ174、電磁 方向切換弁188が接続されるとともに、制御回路22 8を介してカメラ190が接続されている。RAM20 6には、図12に示すように、試し打ち回数メモリ23 0,試し打ち開始位置メモリ232,試し打ち間隔メモ リ234, 試し打ち開始時回数メモリ235, 位置ずれ 検出強布ヘッド指定メモリ236,第一~第三の塗布へ ッド位置ずれ量メモリ238, 240, 242, カウン タ244およびフラグF1, F2 がワーキングメモリと 共に設けられている。また、ROM204には、図13 にフローチャートで示すメインルーチン、図1および図 2にフローチャートで示す吐出管位置ずれ検出ルーチ ン、図示しない接着剤塗布ルーチンが格納されている。 **塗布ヘッド16A, 16B, 16Cにはいずれも吐出管 40** 150が1本ずつ取り付けられており、この検出ルーチ ンは1本の吐出管150の位置ずれを検出するものであ る。

【0020】位置ずれの検出に先立って、接着剤の試し打ち回数N,試し打ち開始位置,試し打ち間隔,吐出管150の位置ずれを検出する整布ヘッド16の種類がそれぞれ入力装置212により入力され、メモリに格納される。試し打ち時には、試し打ち台44はY軸テーブル33の移動により整布ヘッド16A,16B,16CとY軸方向の位置が一致する位置に移動させられ、X軸方50

向に等間隔で接着剤が多数点塗布されるのであるが、試し打ち開始位置とは、これら多数の塗布位置のうち、最も第一塗布ヘッド16Aに近い位置である。この位置は図3に示す原位置にある第一塗布ヘッド16Aの位置を0とするX座標で与えられ、ここではL1で表す。また、試し打ち間隔は試し打ち面58上に接着剤を塗布する間隔であり、L2とする。さらに、第一~第三の塗布ヘッド16A~16Cの全部について吐出管150の位置ずれが検出されるものとする。なお、カメラ190は、その撮像中心が指定の位置へ正確に移動するように予め位置合わせされている。

ĥ

【0021】電源が投入されればメインルーチンのステ ップS101(以下、S101と略記する。他のステッ プについても同じ。)が実行され、カウンタ244,フ ラグF1, F1 のリセット等の初期設定が行われる。次 いでS102が実行され、後に詳述するように、図1に 示す吐出管位置ずれ検出ルーチンに従って吐出管150 の位置ずれが検出された後、S103においてROM2 04に格納された接着剤塗布ルーチンに従ってプリント 基板12に接着剤が塗布される。この塗布時には、S1 02において検出された吐出管150の位置ずれ量分、 吐出管150の移動量とプリント基板12の移動量とが それぞれ補正される。プリント基板12については、接 着剤の塗布に先立ってカメラ190により基準マークの 読取りが行われ、その位置ずれ量が算出されるようにな っており、吐出管150、プリント基板12の各移動量 は、吐出管150の位置ずれとプリント基板12の位置 ずれとの両方が解消されるように補正される。この補正 は、接着剤の1点の塗布毎に行われるが、1枚のプリン ト基板12の全部の塗布位置について、接着剤の塗布に 先立って予め補正するようにしてもよい。

【0022】以下、図1に示す吐出管位置ずれ検出ルーチンに基づいて、吐出管150の位置ずれ検出について詳細に説明する。まず、ステップS1においてフラグF1がセットされているか否かの判定が行われる。フラグF1は図示しないメインルーチンの初期設定およびS17,45においてリセットされるため、S1が1回目に行われるとき判定はNOとなり、S2において第一塗布へッド16Aについて吐出管150の位置ずれ検出を行うか否かの判定が行われる。この判定はYESであり、S3においてカウンタ244のカウント値Cが試し打ち開始時回数メモリ235に格納される。1個の塗布へッド16について試し打ちを開始するのに先立って、その開始時のカウント値Cが配憶されるのである。この試し打ち開始時のカウント値Cが配憶されるのである。この試し打ち開始時のカウント値をCAとする。

【0023】次いでS4が実行され、第一整布ヘッド16Aが1回目の試し打ち位置へ移動させられる。この位置は、原位置にある第一整布ヘッド16Aから試し打ち開始位置までの距離L1にL2・C(Cはカウンタ244のカウント値)を加えた距離離れた位置である。今、

試し打ち位置に位置決めされた試し打ち面58にまだ1 回も試し打ちが為されていないとすればC=0であり、 第一塗布ヘッド16Aは試し打ち面58の試し打ち開始 位置に移動させられる。そして、S5において接着剤が 試し打ち面58に塗布された後、S6においてカウンタ 244のカウント値Cが1増加させられる。次いで、S 7においてカウント値CとS3において記憶したカウン ト値C』との差が試し打ち回数N以上であるか否か、す なわち試し打ちがN回行われたか否かが判定される。本 実施例では試し打ち回数Nは5回に設定されており、S 10 7はNOとなってルーチンの実行はS4に戻る。

【0024】試し打ちがN回実行されればS7はYES となり、S8においてカウント値CがC。に戻された 後、試し打ちされたスポット状の接着剤が撮像される。 まず、S9が実行されてカメラ190が1番目の接着剤 上へ移動させられる。カメラ190はX軸テーブル11 4の第一塗布ヘッド16Aから距離L。だけ前側(試し 打ち台44側)の位置に設けられており、カメラ190 の移動距離は第一塗布ヘッド16Aの塗布位置への移動 距離からL3を引いて求められる。移動後、S10にお 20 いてカメラ190は塗布された接着剤を撮像する。次い で、S11においてカウンタ244のカウント値Cが1 増加させられ、S12においてCからC』を引いた値が Nであるか否かにより、塗布された全部の接着剤が撮像 されたか否かが判定される。この判定は当初はNOであ り、S12の判定がYESになるまでS9~S12が繰 り返し実行される。

【0025】塗布された全部の接着剤が撮像されればS 12はYESとなり、S13において吐出管150の位 置ずれ量 $\Delta X_1$ ,  $\Delta Y_1$  が算出される。前述のようにカ 30 メラ190は指定された位置へ正確に移動させられるよ うになっており、このカメラ190の撮像中心が吐出管 150の正規位置である。したがって、吐出管150や シリンジ146等に製作誤差や取付誤差等がなければス ポット状の接着剤の中心とカメラ190の撮像中心とが 一致するが、誤差があれば、図14に示すように塗布さ れた接着剤248が撮像中心に対してずれて見える。S 13では、塗布された5個の接着剤248の各中心の、 撮像中心を(0,0)とするX,Y座標の平均が算出さ れ、その平均中心とカメラ190の撮像中心とのずれ量 40  $\Delta X_1$  ,  $\Delta Y_1$  が算出されて第一塗布ヘッド位置ずれ量 メモリ238に格納される。そして、実際のプリント基 板12への接着剤の塗布時には、プリント基板12の位 置ずれ量および吐出管150の位置ずれ量分、第一塗布 ヘッド16A、プリント基板12の移動量が補正され、 プリント基板12に精度良く接着剤が塗布される。

【0026】位置ずれ検出後、S14においてフラグF 1 がセットされた後、S15においてカウント値Cが許 容塗布数CIAI 以上であるか否かの判定が行われる。許 容塗布数Cmax は試し打ち面58上に試し打ちできる数 50 行されるとき判定はYESとなるが、S18, S19,

であり、試し打ち面58に更に試し打ちできるか否の判 定が行われるのである。試し打ち数がまだCuaz になっ ていなければS15はNOとなり、ルーチンの実行はS 1に戻る。また、試し打ち面58にこれ以上試し打ちを 行うことができない場合にはS15がYESとなり、S 16においてアラームが発せられる。それにより作業者 は試し打ち台44を回転させ、まだ試し打ちが為されて いない試し打ち面58を試し打ち位置に位置決めする か、あるいは試し打ち台44を清掃あるいは交換する。 アラームの発生後、S17においてカウンタ244,フ ラグF1 , F2 がリセットされてルーチンの実行は終了 する。

【0027】第一塗布ヘッド16Aの吐出管150の位 置ずれ検出が終了すれば、次にS1が実行されるとき判 定はYESとなる。そして、S18においてフラグF2 がセットされているか否かの判定が行われるが、この判 定はNOであり、S19において第二釜布ヘッド16B の吐出管150について位置ずれの検出を行うか否かの 判定が行われる。今、第二塗布ヘッド16Bも位置ずれ 検出対象として指定されているためS19の判定はYE Sとなり、S20~S31が前記S3~S14と同様に 実行され、位置ずれ量 $\Delta X_2$ ,  $\Delta Y_2$  が算出される。た だし、第二塗布ヘッド16Bの移動量は、第一塗布ヘッ ド16Aの位置ずれ検出時の移動量Li+Li・Cに、 第一塗布ヘッド16Aと第二塗布ヘッド16Bとの距離 Liを加えた量とされる。

【0028】第二塗布ヘッド16Bの吐出管150の位 置ずれ量 ΔX2, ΔY2 は、第二塗布ヘッド位置ずれ量 メモリ240に格納される。位置ずれ検出が終了すれば フラグ F2 がセットされるため、次にS18が実行され るとき判定はYESとなり、図2に示すS32において 第三塗布ヘッド16Cの吐出管150について位置ずれ 検出を行うか否かの判定が行われる。この判定はYES となり、S33~S43が前記S3~S13と同様に実 行され、位置ずれ量 $\Delta X_s$ ,  $\Delta Y_s$  が算出されて第三位 置ずれ量メモリ242に格納される。ただし、第三塗布 ヘッド16Cの移動量は、第一塗布ヘッド16Aの位置 ずれ検出時の移動量に、第一塗布ヘッド16Aと第三塗 布ヘッド16Cとの距離し。を加えた量とされる。位置 ずれ虽が算出されたならばS44が実行され、試し打ち がCwax 回行われたか否かが判定される。Cwax 回行わ れていなければS44はNOとなり、S45においてフ ラグF1, F2 がリセットされてルーチンの実行は終了 する。

【0029】なお、位置ずれの検出は、3個の塗布ヘッ ド16A~16Cのうちの1個または2個の塗布ヘッド の吐出管150について行われる場合もある。例えば、 第一塗布ヘッド16Aの吐出管150のみについて位置 ずれを検出する場合には、その検出の終了後、S1が実

S32がいずれもNOとなり、S45の実行後、ルーチ ンの実行が終了する。また、第一盤布ヘッド16Aおよ び第三塗布ヘッド16Cについて吐出管150の位置ず れを検出する場合には、それら塗布ヘッドの指定によ り、まず、S2がYESとなって第一塗布ヘッド16A の吐出管150について位置ずれが検出され、次にS1 がYES, S18, S19がNO, S32がYESとな って第三塗布ヘッド16Cの吐出管150について位置 ずれが検出される。

【0030】さらに、RAM206は本接着剤塗布装置 10 の電源がOFFにされても記憶内容が消えないようにパ ックアップされており、位置ずれの検出後、次に位置ず れ検出が行われるまでの間に電源がOFFにされても、 前回の位置ずれ検出終了時のデータが残っている。カウ ンタ244のカウント値Cも残っており、試し打ち位置 に位置決めされた試し打ち面58について何回試し打ち が行われたかがわかるのであって、次に位置ずれが検出 される塗布ヘッド16は、試し打ち面58の先の位置ず れ検出時の最後の試し打ち位置の次の位置から接着剤の **塗布を開始することができ、試し打ち面58を無駄なく** 使用することができる。

【0031】以上の説明から明らかなように、本実施例 においては、プリント基板移動ユニット14, 塗布ユニ ット18等が塗布装置を構成し、カメラ190が撮像装 置を構成している。また、ROM204のS8~S1 3, S25~S30, S38~S43を記憶する部分な らびにCPU202およびRAM206のそれらをステ ップを実行する部分が位置ずれ検出手段を構成してお り、ROM204の接着剤塗布ルーチンを記憶する部分 ならびにCPU202およびRAM206のそれらステ ップを実行する部分が補正手段を構成しているのであ

【0032】本発明の別の実施例を図15ないし図17 に示す。本実施例は、1個の塗布ヘッド16に取り付け られた2本の吐出管150の位置ずれを検出するもので ある。図15に示すように2本の吐出管150A, B は、シリンジ146の回転中心を中心とする一円周上に 180度間隔で取り付けられており、任意の角度回転さ せられた位置との2位置で使用される。これら吐出管1 50A, Bの位置ずれの検出は、図17のフローチャー トに従って行われる。なお、本実施例においては、説明 を簡単にするために塗布ヘッド16は1個のみ設けられ ていることとするが、複数設けられている場合には、前 記実施例の場合と同様に、いずれの塗布ヘッドについて 吐出管の位置ずれを検出するかのデータ、指定された塗 布ヘッドについて吐出管の位置ずれが終了したか否かを 表すフラグの使用により位置ずれを検出することができ る。

【0033】位置ずれ検出時には、まず、S201~S

第一試し打ち位置に位置する状態で接着剤の塗布が5回 行われる。5回盤布されればS205がYESとなり、 S206において釜布ヘッド16が180度回転させら れて吐出管150A,Bが第二試し打ち位置に移動させ られる。その状態でS207~S210が実行され、接 着剤が5回塗布される。この塗布が終了すればS211 においてカウンタ244のカウント値CがS201にお いて記憶された値C<sub>4</sub> に戻された後、S212~S21 5 が実行され、塗布された10組の接着剤が撮像され る。撮像後、S216において吐出管150A, Bが第 一試し打ち位置に位置する状態で塗布された5組の接着 剤の像に基づいて吐出管150Aと150Bとの距離が 算出される。吐出管150Aにより塗布された5個の接 着剤の中心の平均位置(X, Y座標)と、吐出管150 Bにより塗布された5個の接着剤の中心の平均位置 (X, Y座標) とが算出されるとともに、それら平均中 心位置間の距離が求められるのであり、S217ではそ の距離が設定範囲内であるか否かの判定が行われる。 1 50A,B間の距離が広過ぎ、あるいは狭過ぎて塗布に 使用できない場合にはS217がNOとなり、S219 においてアラームが発せられてルーチンの実行は終了す る。

10

【0034】吐出管150A,B間の距離が設定範囲内 であって塗布に使用できるのであればS217がYES となり、S220において吐出管150A,Bの水平方 向の位置すれ $\Phi$  $\Delta$ X,  $\Delta$ Yおよび回転角度誤差 $\Delta$  $\theta$ が算 出される。前述のようにカメラ190はその撮像中心が 正確に指定された位置に移動するようにされており、図 16に示すように、吐出管150A, Bの実際の回転中 心Maとカメラ190の撮像中心とのずれ量が水平方向 の位置ずれ量 $\Delta X_{A}$  ,  $\Delta Y_{A}$  であり、吐出管150Aの 中心と吐出管150Bの中心とを結ぶ直線とカメラ19 0の撮像面のY軸とが成す角度が回転角度誤差 $\Delta$  hetaであ る。回転中心M4 は、吐出管150Aと吐出管150B とについてそれぞれ回転中心を算出し、それらを平均す ることにより求められる。吐出管150Aが第一位置に おいて吐出管150Aが塗布した5個の接着剤248A の各中心の平均位置と、第二位置において吐出管150 Aが塗布した5個の接着剤248A<sup>2</sup>の各中心の平均位 置との中点が吐出管150Aの実際の回転中心である。 吐出管150Bについても同様にして回転中心が求めら れ、これら2種類の回転中心の平均を実際の回転中心と する。算出された位置ずれ量ΔX, ΔY, 回転角度誤差  $\Delta$  hetaはメモリに格納される。なお、接着剤248A,A は吐出管150Aの塗布によるものであるが、図16 では説明の都合上、吐出管150Bの塗布による接着剤 をも表すものとする。位置ずれ量の算出後、S120に おいて試し打ち面58に許容墜布数C#Ax 接着剤が塗布 されたか否かの判定が行われ、まだ、CIAI に達してい 205が実行され、吐出管150A,Bが図15に示す 50 なければS221はNOとなり、ルーチンの実行は終了

する。

【0035】接着剤の盤布時には、盤布ヘッド16とプ リント基板12とが、プリント基板12の位置ずれ量に 加えて吐出管150A、Bの位置ずれ量ΔXA、ΔYA 補正した量相対移動させられるとともに、塗布ヘッド1 6 が  $\Delta$   $\theta$  が回転させられ、水平方向の位置すれおよび回 転角度誤差が補正されて接着剤がプリント基板12に精 度良く塗布される。

【0036】なお、上記各実施例においては、試し打ち 面58に塗布された接着剤を撮像して位置ずれを検出す 10 るようになっていたが、吐出管150自体を撮像して位 置ずれを検出してもよい。特に、吐出管150の下端面 を撮像すれば、前記実施例と同様にして位置ずれを検出 することができる。

【0037】その他、特許請求の範囲を逸脱することな く、当業者の知識に基づいて種々の変形,改良を施した 態様で本発明を実施することができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例である接着剤塗布装置の制御 装置の主体を成すコンピュータのROMに格納された吐 20 を示すフローチャートである。 出管位置ずれ検出ルーチンのフローチャートである。

【図2】上記コンピュータのROMに格納された吐出管 位置ずれ検出ルーチンのフローチャートである。

【図3】上記接着剤塗布装置を概略的に示す平面図であ

【図4】上記接着剤塗布装置を概略的に示す正面図であ

【図5】上記接着剤塗布装置に設けられた試し打ち台を 示す正面図である。

【図6】上記試し打ち台の側面図である。

12 【図7】上記試し打ち台の位置決め部分を示す正面図 (一部断面) である。

【図8】上記接着剤塗布装置の塗布ユニットを示す正面 図である。

【図9】上記塗布ユニットを示す側面図である。

【図10】上記塗布ユニットに設けられた塗布ヘッドを 示す正面断面図である。

【図11】上記制御装置を示すブロック図である。

【図12】上記コンピュータのRAMの構成を示す図で ある。

【図13】上記コンピュータのROMに格納されたメイ ンルーチンを示すフローチャートである。

【図14】上記塗布ヘッドの吐出管の位置ずれ検出を説 明する図である。

【図15】本発明の別の実施例である接着剤塗布装置の 塗布ヘッドにおける吐出管の取付位置を示す図である。

【図16】図15に示す吐出管の位置ずれ検出を説明す る図である。

【図17】図15に示す吐出管の位置ずれ検出ルーチン

#### 【符号の説明】

12 プリント基板

18 塗布ユニット

44 試し打ち台

146 シリンジ

150 吐出管

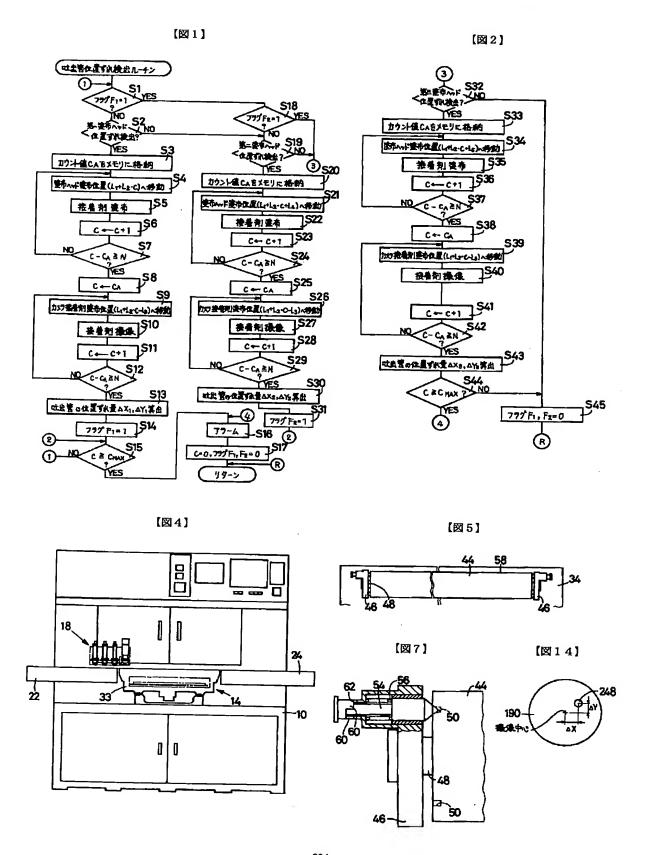
190 カメラ

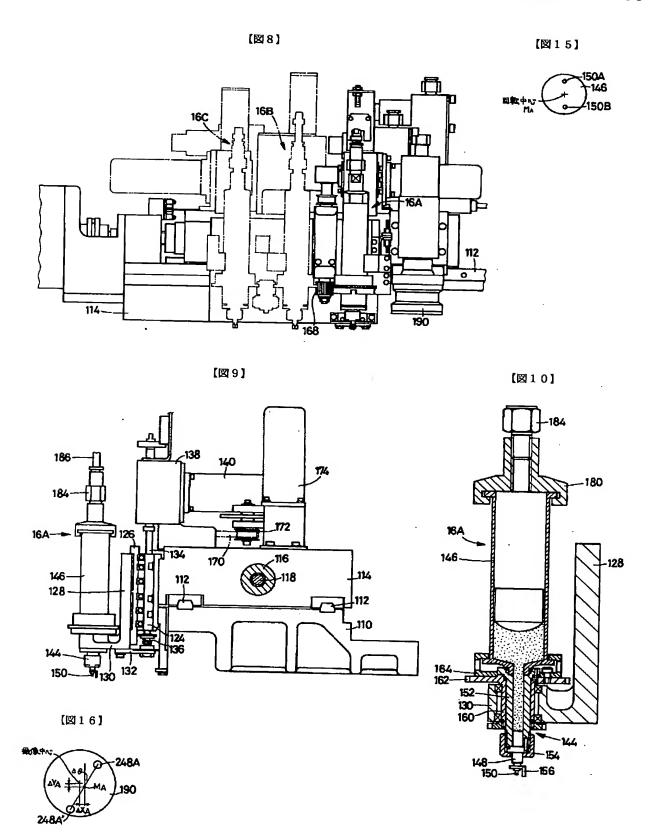
200 制御装置

248 接着剤

30

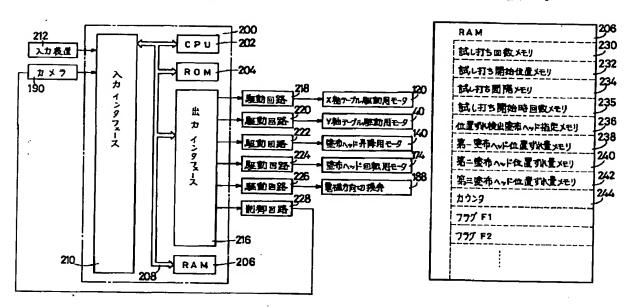
【図3】 【図6】 108 -10 112 28 [図13]



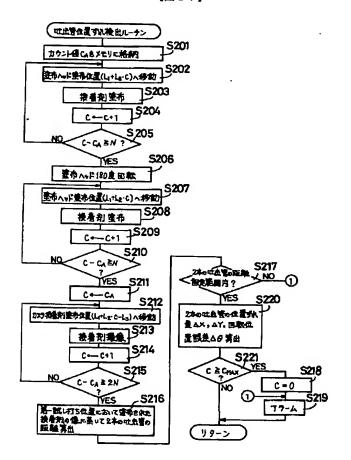


【図11】

【図12】



【図17】



フロントページの続き

(72)発明者 照井 清一 愛知県知立市山町茶碓山19番地 富士機械 製造株式会社内

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:		
BLACK BORDERS		
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES		
☐ FADED TEXT OR DRAWING		
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING		
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES		
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS		
GRAY SCALE DOCUMENTS		
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT		
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY		
M OTHER.		

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.